

2020年日本电子展 nepcon

产品名称	2020年日本电子展 nepcon
公司名称	厦门闻新会展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区京口里路223号909室
联系电话	18650152571

产品详情

展会名称 2020年日本电子元器件展Nepcon Japan

展出时间 2020年1月15日-17日

展出地点 日本 东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight, Japan)

主办单位 日本励展

中国代理 厦门闻新会展有限公司

展品范围

34th INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

34th ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

21st IC & Sensor Packaging Technology EXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

21st ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS

EXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

PWB EXPO – 21st Printed Wiring Boards Expo : 装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

10th FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO: 冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

12th LED & Laser Diode Technology

EXPO : LED、激光二极管、光学元件材料、光学设计软件、热解决方案、电源IC、生产/检查设备

展会简介

亚洲领先的电子设计、研发与制造技术展览会。

作为“电子封装&制造”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会包含IC封装技术、印制电路板及电子元件等7大专业主题展区。在此规模基础上，更有汽车电子、电动汽车、LED/OLED照明技术等热门同期展会，是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”新技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

参展联系

厦门闻新会展有限公司

Xiamen Vision Exhibition Co., Ltd..

肖先生 Leon

Tel/WeChat : +86-18650152571

QQ : 2208020078

Email : leon@visionexpos.com